(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号 特開平7-21522

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> G11B 5/31 識別記号 庁内整理番号 F 9197-5D FΙ

技術表示箇所

(21)出顧番号

特蘭平5-189408

(22)出願日

平成5年(1993)6月30日

(71)出願人 392034355

リードライト・エスエムアイ株式会社 大阪府三島郡島本町江川2丁目15番17号

審査請求 有 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(72)発明者 高岸 雅幸

大阪府三島郡島本町江川2-15-17 リー ドライト・エスエムアイ株式会社内

(72)発明者 橋口 孝夫

大阪府三島郡島本町江川2-15-17 リー ドライト・エスエムアイ株式会社内

(72)発明者 久原 正和

大阪府三島郡島本町江川2-15-17 リー ドライト・エスエムアイ株式会社内

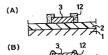
(74)代理人 弁理士 梅田 明彦

## (54) 【発明の名称】 薄膜磁気ヘッドの製造方法

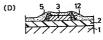
## (57) 【要約】

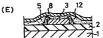
(調) (美術) 基板の上に磁性膜と導体コイル膜とからなる 磁気回路を有する薄膜磁気ヘッドにおいて、基板の上に 形成された磁性膜の周囲に沿って狭幅帯状の絶縁層を形 成する。次に、この絶縁層及び磁性膜を含むように、そ れらの上に絶縁膜を形成し、その上に導体コイル膜を形 成する。

【効果】 比較的簡単な工程により、磁性膜の縁端部分 に於いても十分な膜厚の絶縁膜が形成される。導体コイ ル膜と下部磁性膜との絶縁性が十分に確保され、磁極コ イル間の絶縁抵抗・絶縁破壊電圧が高くなり、神膜磁気 ヘッドの信頼性が向上する。









## 【特許請求の範囲】

【前求項1】 基板の上に形成された磁性限と、その上 に絶縁験を介して形成された幕体コイル限とからなる磁 気回路を有する蕁膜磁気へッドの製造方法であって、 前記基板の上に前記盤性膜の周囲に沿って少なくとも部 分的にかつ狭幅の絶縁層を形成する過程と、前記映幅の 絶縁層及び前記盤性膜を含むようにそれらの上に前記絶 総験を形成する過程とを含むことを特徴とする薄膜磁気 ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば磁気ディスク装置、その他の磁気記録再生装置に使用される薄膜磁気へッドの製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、磁気ディスク装置の高性能化 に伴い、記録密度及び情報転送速度の向上を図るために 薄販磁気へッドが採用されている。一般に、薄膜磁気へ ッドの製造は、電気メッキ、スパッタリング等の堆積技 術、及びホトリソグラフィによる微細加工技術を用いて 行われる。

【0003】図5及び図6には、従来から周知の面内記録再生用海販磁気ヘッドの構造が域略的に示されている。A1:203-T1C系のセラミック材料等からなる基板1には、アルミナ等の砂砂破裂 2が接着され、その上下部磁性酸3の上には、アルミナ等からなる基ヤップ膜4が形成され、その上には、アルミナ等からなる影響が形成され、その上には、アルミナ等の内臓の環体コイル8、9、及び上部磁性酸10が値次積層2 れている。更に上部磁性酸10の上には、アルミナ等の環体コイル8、9、及び上部磁性度10が値次積層2 れている。更に上部磁性酸10の上には、アルミナ等の保護数11がズバッタリング等によって形成されている。このように形成された薄膜磁気ヘッド素子を基板から切り出し、個々のスライダに搭載して薄膜磁気ヘッド表して使用する。

## [0004]

性膜3とがその緑端部分で接近し過ぎると、十分な絶縁 性が維持されずに磁転コイル間の絶縁抵抗や絶縁破壊電 圧が低下し、薄膜ヘッドによる情報の記録再生が正常に 行われない虞があるという問題があった。

【0005】また、第1絶縁膜5全体をより厚く形成すれば、下部磁性膜3の周縁付近における第1絶縁膜5の 膜厚を十分に確保できるが、上部磁性膜10の先端部分 の立ち上がり角度が非常に急になるため、その上に形成 される保護層11の内部が方が大きくなってクラック等 が発生し、信頼性を低下させる虞れがあった。

【0006】そこで、請求項1記載の薄膜磁気ヘッドの 製造方法は、上述した従来技術の問題点に鑑みてなされ たものであり、その目的とするところは、比較的簡単な 工程により、基板の上に形成される磁性膜の練端部分に だいても、その上に形成される磁性膜の練端部分に だいても、その上に形成される絶縁膜の膜厚を、保護層 にクラック等を発生させることなく十分に確保して、磁 性膜と導体コイル膜との間に良好な絶縁性を保障することができ、絶縁破壊延圧を高くして、信頼性を向上させ ることができ、絶縁破壊延圧を高くして、信頼性を向上させ ることができる薄膜磁気ヘッドの製造方法を提供しよう とするものである。

## [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した目的を達成するためのものであり、請求項1 記載の薄膜磁気 ヘッドの製造方法は、基板の上に形成された磁性膜とからなるといる。 たの上に絶縁酸を介して形成された海体コイル膜とからなる数気回路を有する薄膜磁気ヘッドの製造において、基板の上に磁性膜の周囲に沿って少なくとも部分的にかつ狭幅の絶縁層を形成した後、この絶縁層及び磁性膜を含むようにそれらの上に絶縁膜を形成することを特徴とする。

## [0008]

【作用】従って、請求項1記載の薄膜磁気へッド製造方法によれば、磁性膜の周囲に沿って形成した狭幅の絶縁 層の上に重ねて絶縁膜を設けることによって、基板と磁性性膜との段差にも拘らず、磁性膜の縁端部分に於いても 総縁膜の膜厚を十分に確保することができる。

## [0009]

【実施例】以下に、本発明について添付図面を参照しつ つ実施例を用いて説明する。

【0010】まず図1及び図2を用いて、本発明による面向和設料再生用薄膜磁気ヘッドの製造方法を説明する。上述した従来技術と同様に、アルミナ等の絶縁競2を被着させた基板1の上には、N1ードe合金、コパルト合金等の軟磁性材料からなる下部磁性膜3が、リソグラフィ、電気メッキ、スパッタリング、エッチング等の通常の手法によってパターン形成されている。図示されていないが、下部磁性膜3を含めて基板1の上には、アルミナ等のボャップ膜4がスパッタリングにより形成されている。この大能に歩いて、回1ー名に示すように、ノボラック樹脂等の有機絶縁樹脂材料からなる狭幅の絶線樹

12を、下部磁性膜3の周囲に沿ってその縁端部を僅か に覆う帯状に整布する。この絶縁層12は、図2に良く 示されるように、下部磁極を構成する下部磁性膜3の先 端部分を除いて、少なくともその上に導体コイル8、9 が形成される領域に設ければよい。

【0011】次に、この有機絶縁層12をソフトペーク すると、ノボラック樹脂は加熱により流動性をも有する ので、図1-Bに示すように、下部磁性膜3の端部から 垂れるようにその周囲に絶縁層12が形成される。この ように形成された絶縁層12及び下部磁性膜3の上に、 従来と同様にして、ノボラック樹脂等の有機絶縁樹脂を 塗布し(図1-C)、熱処理して絶縁膜5を形成する (図1-D)。次に、図1-Eに示すように、絶縁膜5 の上に通常の手法により導体コイル8をパターン形成す る。絶縁膜5は、熱処理によって絶縁層12付近の部分 が薄くなるが、絶縁層12が存在することによって、導 体コイル8と下部磁性膜3との間には、その周辺部分に 於いても十分な絶縁性が確保される。更に、導体コイル 8の上に、層間絶縁膜6、7、第2導体コイル9、及び 上部磁性膜10を積層し、かつ保護層11を形成して薄 膜磁気ヘッドが完成する。

【0012】次に、図3及び図4により、本発明の別の 実施例について説明する。この実施例では、図3-A及 び図4に示すように、ノボラック樹脂等の狭幅帯状の絶 緑層13を下部磁性膜3の周囲に僅かな隙間をもって設 ける。このとき、絶縁層13は、下部磁性膜3と略同じ 高さを有するが、熱処理後の高さが下部磁性膜3に比し て低くなり過ぎて、その上に絶縁膜5を形成したときに 十分な絶縁性が確保されなくなることがない限り、下部 磁性膜3より低くしても差し支えない。

【0013】 絶縁層 13は、上配第1 実施例の場合と同 様にソフトベークする、絶縁層 13 と下部磁性膜3 との 間には、上述したように僅かに隙間が設けられている が、ノボラック樹脂が加熱により流動性をもつことによ って、絶縁膜13は、図3 - Bに示すように下部磁性膜 3の端面に十分に接するように形成される。次に、これ らの上に、図3 - C 万至図3 - Eに示されるように、絶 縁層5及び導体コイル8を順次形成する。この第2実施 例の場合には、絶縁層13が第1実施例の絶縁層12に 比較して小さいので、下部磁性膜3と導体コイル8と 絶験限は薄くなるが、下部磁性膜3と導体コイル8と 地線膜は薄くなるが、下部磁性膜3と導体コイル8と は、十分な絶縁性が維持され得る程度に贈隔されてい

【0014】尚、上記第1及び第2実施例から分かるように、本発明に於いては、絶縁層12、13が下部盛性 既3の周縁に重なるように又は隙間を有するように設けられても、同様に所望の作用効果を得ることができる。 従って、絶縁層は、下部磁性膜に対して必要以上に正確 に配置する必要がないので、比較的簡単に形成することができる。

【0015】本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その技術的範囲内に於いて様々な変形。変更を加えて実施することができる。例えば、上記実施例は面内記録再生用海膜磁気ヘッドの製造方法に関するものであるが、垂直記録再生用のものについても同様に適用することができる。また、絶縁層12、13は、下部磁性膜の両側部にのみ沿って設けても、同様の作用効果が得られる。また、ノボラック樹脂を絶縁材として使用したが、その他の様々な有機絶縁樹脂材料を使用できることは言うまでもない。

## [0016]

【発明の効果】本発明は、以上のように構成されている ので、以下に記載されるような効果を奏する。

【0017】請求項1記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法 によれば、基板と磁性膜との段差にも拘らず、比較的簡 単な工程により、磁性膜の縁端部分に於いても十分な膜 厚を有する絶縁膜を形成することができるので、導体コ イル膜と下部磁性膜との距離が十分に確保されてそれら の間に良好な絶縁性を保障することができ、磁極コイル 間の絶縁抵抗を増大させて、絶縁破壊電圧の高い信頼性 を向上させた薄膜磁気ヘッドを提供することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】A図乃至E図からなり、本発明の第1実施例による絶縁層の形成過程を示す断面図である。

【図2】図1-Aの平面図である。

【図3】A図乃至E図からなり、本発明の第2実施例に よる絶縁層の形成過程を示す図である。

【図4】図3-Aの平面図である。

【図5】従来の薄膜磁気ヘッドの構造を示す概略斜視図である。

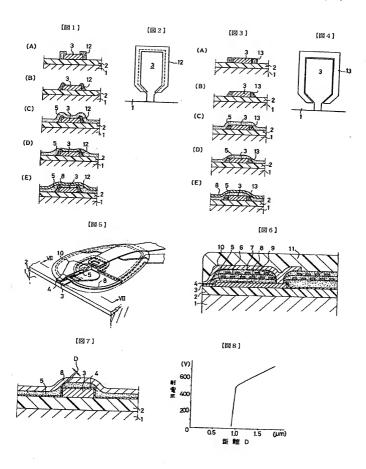
【図6】図5に示す薄膜磁気ヘッドの縦断面図である。

【図7】図5のVII-VII線に於ける断面図である。

【図8】下部磁性膜の上端と導体コイル間の距離Dと絶 縁膜の耐電圧との関係を表す線図である。

#### 【符号の説明】

- 1 基板 2 絶縁隙
- 3 下部磁性膜
- 4 ギャップ膜
- 5、6、7 絶縁膜
- 8、9 導体コイル
- 10 上部磁性膜
- 11 保護層
- 12、13 絶縁層



٠, `